산업통상자원부 보도자료 다시 대한민국! 새로운 국민의 나라

보도시점 2024. 10. 22.(화) 18:00 < 10. 23.(수) 조간 > 배포 2024. 10. 22.(화)

제17회 반도체의 날 기념식 열려

- 올해 반도체 수출, 역대 최대실적인 1,350억불 이상을 기대
- 금탑산업훈장 등 정부포상 52점, 민간포상 30점 등 총 82점 포상

안덕근 산업통상자원부(이하 산업부) 장관은 10.22(화) 서울 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 「제17회 반도체의 날 기념식」에 참여하여 반도체 산업 발전에 기여한 유공자에게 훈장·포장 등 정부포상을 전수하였다.

금일 기념식에는 안덕근 산업부 장관, 곽노정 한국반도체산업협회장(SK하이닉스 사장), 삼성전자 박용인 사장 등 반도체 분야 산·학·연 관계자 550여명과 반도체 관련 특별법을 발의한 고동진·김태년 의원이 참석하였다.

올해 9월까지 반도체 수출실적은 1,024억불('23.1~9월 691억불 대비 +48%)로 지난해 반도체 총 수출인 986억불을 이미 초과 달성하였고, 이러한 실적에 힘입어 역대 최대('22년 1,292억불) 수출실적의 달성이 확실시된다. 반도체는 9월까지 우리나라 전체 수출 5,087억불의 20%로 품목별 1위를 기록 중이다.

안덕근 장관은 축사를 통해 "올해 반도체 수출은 1,350억 불 이상을 기록해 역대 최대치를 달성할 것으로 전망된다"고 하였으며, "우리가 강점을 가지고 있는 메모리 반도체, 특히 인공지능(AI) 시대가 다가오면서 더욱 중요해지고 있는 HBM에서의 주도권을 확실히 가져가고, 세계 반도체 시장의 70%를 차지하고 있는 시스템 반도체 부문의 경쟁력 격차를 좁혀 나가는데 더욱 피치를 올려야 할 시점"이라고 강조하였다.

금일 기념식에서는 금탑산업훈장을 받는 피에스케이㈜ 박경수 회장을 포함하여 은탑산업훈장 1명, 동탑산업훈장 1명, 산업포장 1명, 근정포장 1명, 대통령 표창 3명, 국무총리 표창 4명, 산업부 장관 표창 40명, 한국반도체산업협회장상 30명 등 반도체 산업 발전과 대중소 상생협력 등에 기여한 총 82명에게 유공자 포상이 이루어졌다.

한편, 전국에 수출과 내수 활성의 불씨를 심는 「2024 수출 붐업코리아 Week*」 기간과 연계하여, 반도체 대전(10.23(수)~25(금), 코엑스)도 개최될 예정이다.

* 10.16(수)~31(목), 2주간 62개국 1,000여개社 바이어 방한

담당 부서	첨단산업정책관 반도체과	책임자	과 장	이규봉 (044-203-4270)
		담당자	사무관	배재형 (044-203-4141)
			주무관	문세민 (044-203-4279)

대한민국 정책브리핑

더 아픈 환자에게 양보해 주셔서 감사합니다
가벼운 증상은 동네 병·의원으로

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

참고1 **제17회 반도체의 날 기념식 개요**

1. 개최 배경

○ 국가 주력 산업인 **반도체 산업의 성과와 위상을 대외에 홍보**하고, **반도체 산·학·연의 노고를 격려**하는 **「반도체의 날*」** 기념식을 개최

* 반도체 수출 100억불 달성('94.10.29)을 기념하여 제정, 2008년 제1회 기념식 행사 개최

2. 행사 개요

○ **개최일시** : 2024년 10월 22일(화), 18:00 ~ 19:00

○ **행사장소** : 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 그랜드볼룸(5F)

○ **참석자** : 산업통상자원부 안덕근 장관, 고동진·김태년 의원, SK하이닉스 곽노정 대표(한국반도체산업협회장), 삼성전자 LSI 박용인 사장(협회 부회장), 업계 및 반도체산업 유공자 등 약 550여명

3. 전체 행사 일정

시 간		세 부 사 항	비 고
18:00~19:00	(60′)	**제17회 반도체의 날 기념식 행사**	
18:00~18:05	(5′)	- 개회, 국민의례, 내빈소개	사회자
18:05~18:10	(5′)	- 환영사	반도체협회
18:10~18:15	(5′)	- 축사	산업통상자원부
18:15~18:25	(10′)	- 축사 및 축하영상	
18:25~18:45	(20′)	- 정부포상(총 52점) * 금탑(1), 은탑(1), 동탑(1), 산업포장(1), 근정포장(1), 대통령표창(3), 국무총리표창(4), 산업부장관 표창(40)	산업통상자원부
18:45~18:50	(5′)	- 축하영상(금탑산업훈장)	
18:50~19:00	(10′)	- 민간포상(한국반도체산업협회장상)	반도체협회

참고2 훈장 · 포장 및 표장자 포상 개요

구분	수상자	주요 공적사항
금탑 산업훈장	피에스케이㈜ 박경수 회장	**[반도체 장비 국산화 및 설비투자 확대, 고용창출 유도 등 산업발전 기여]** - Dry Strip 분야의 세계 1위 기업으로 11년 동안 시장 점유율 1위, 2억 불 수출 달성 등 국가 경제발전에 기여
은탑 산업훈장	SK하이닉스㈜ 최준기 부사장	**[초고성능 AI 메모리 "HBM3E" 세계 최초 양산을 통한 기술개발 기여]** - HBM/HDM 등 Premium 제품 생산 비중 확대와 전세계 HBM 수요 증가에 대응, 고비용 소재·장비·부품 등 국산화 추진
동탑 산업훈장	㈜가온칩스 정규동 대표	**[차량용 및 인공지능 반도체 개발 분야 디자인 솔루션 기술력 발전 및 협력]** - 시스템반도체 산업 토탈 솔루션 시스템 구축과 지속성장, 국내 OSAT, 팹리스, 파운드리 등 상생 협력 및 동반 성장에 기여
산업포장	㈜DB하이텍 서병윤 상무	**[Analog Power 제품 생산 능력의 지속적 확장 실행 및 최대 생산 달성]**
근정포장	성균관대학교 공정택 교수	**[반도체 설계 자동화 부문 개척 및 국내 EDA 기술을 세계 수준으로 선도]**

구분	수상자		
대통령 표창(3)	한국전자통신연구원 문재경 책임연구원	한미반도체㈜ 윤영민 부장	SK실트론㈜ 조용준 부사장
국무총리 표창(4)	온세미컨덕터코리아㈜ 문상순 상무	㈜자람테크놀로지 백준현 대표이사	
	(유)램리서치매뉴팩춰링코리아 이체수 사장	세메스㈜ 정승필 상무	
산업부장관 표창(40)	충남대학교 고형호 교수	㈜우노실리콘 구본철 대표이사	삼성전자㈜ 권석남 PL
	㈜성도이엔지 김동일 상무	㈜보부하이테크 김동훈 이사	AMAT코리아㈜ 김륜관 상무
	㈜심텍 김범 이사	㈜실리콘마이터스 김상철 상무	㈜티씨케이 김정일 상무
	홍익대학교 김종선 교수	SK스페셜티㈜ 김진명 부장	한국전자기술연구원 김진섭 수석
	㈜케이씨텍 민경선 상무	㈜윌비에스엔티 박명수 이사	㈜에이디테크놀로지 박영선 상무
	㈜원익아이피에스 박우영 부장	삼성전자㈜ 박일한 PL	고려대학교 박종선 교수
	㈜세미파이브 송용하 부사장	SK하이닉스㈜ 양명훈 TL	㈜뉴파워프라즈마 이국환 상무
	㈜에스티아이 이동호 상무	㈜에이치피에스피 이시형 상무	㈜넥스틴 이행삼 이사
	나노종합기술원 임성규 본부장	㈜에이직랜드 장창은 전무	㈜샘씨엔에스 정두연 이사
	SK하이닉스㈜ 정춘석 TL	주성엔지니어링㈜ 조진수 팀장	㈜케이이씨 추현식 본부장
	주성엔지니어링㈜ 김순찬 CL	㈜DB하이텍 김용운 수석	㈜엑시콘 김우준 TL
	나노종합기술원 김진수 책임	SK실트론㈜ 박진국 부사장	삼성전자㈜ 박홍우 파트장
	SK하이닉스㈜ 방유봉 TL	㈜테스 손홍준 수석	
	㈜유진테크 장길순 부장	㈜원익아이피에스 조일상 부장	
반도체산업협회장상(30)	ASML코리아(유) 강민 프로젝트리더	한국경영자총협회 강병열 팀장	산업통상자원부 김건혁 서기관
	한국성장금융투자운용㈜ 김성동 팀장	가천대학교 김용석 교수	㈜원익IPS 김태인 부장
	서울과학기술대학교 김현 부교수	현대차증권㈜ 노근창 상무	산업통상자원부 류종민 서기관
	㈜픽셀플러스 민대성 상무	㈜비트리 박상균 책임	㈜에이디테크놀로지 박진국 프로
	㈜코미코 박창섭 팀장	㈜에이에스이 박형열 이사	한국반도체연구조합 송정곤 PM
	(유)비전에쿼티파트너스 신윤수 대표	수퍼게이트㈜ 심승필 대표	한국반도체산업협회 오경배 PM
	㈜넥스틴 유다혜 차장	㈜서플러스글로벌 유상현 팀장	한국화학융합시험연구원 이봉재 수석
	대구경북과학기술원 이상철 책임	㈜노블테크 이승욱 이사	삼성전자㈜ 이정엽 수석
	㈜테스 이정윤 팀장	㈜시노펙스 이주호 파트장	SK하이닉스㈜ 이진희 팀장
	㈜와이씨 이창원 상무	한국전자기술연구원 차철웅 센터장	명지대학교 홍상진 교수